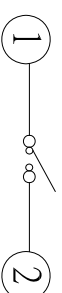


P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION

The following soldering patterns are recommended for reflow soldering

CIRCUIT DIAGRAM



额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V/(50-60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	160±30gf 250±50gf
寿命试验 Operating Life	100,000 cycles
行程 Travels	0.25±0.1mm

项目	名称	材质	数量	表面处理
5	端子	黄铜	1	镀镍银
4	弹片	不锈钢	1	覆银
3	基座	PPA黑	1	—
2	盖板	黄铜	1	镀银
1	按钮	PPA黑	1	—

东莞市美韩电子科技有限公司

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80

未注尺寸公差 (mm)

第一视角	设计 Jack Jin	图面 单位 A4	比例 重量 1/1	审核 Jacky Zhong	页码 A/0	批准 Tony Meng	1 of 1	DWG NO.	型号: UK-B0240-R-160UZ	规格: 3*6*2.5 贴片	SIZE A4
								PART NO.			VIER R